

台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號
4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：新北市立中平國民中學

發文日期：中華民國115年3月24日

發文字號：台發協字第1150003026號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026美國矽谷國際發明展簡章 1. 邀請函2. 報名表3. 切結書
(0003026A00_ATTCH12. pdf、0003026A00_ATTCH13. doc、0003026A00_ATTCH14.
doc)

主旨：敬邀 貴校參加「2026美國矽谷國際發明展」，請協助轉
知師生踴躍報名參加。

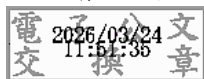
說明：

- 一、2026美國矽谷國際發明展（SVIIF 2026）即將在8月開展，
敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以
提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、主辦大會：國際發明聯盟總會（IFIA）。台灣授權單位：台灣
發明協會
- 三、參展日期、地點：2026年8月14日~8月16日，美國聖克拉拉
會議中心舉行，共為期3天。
- 四、即日起報名至2026年5月30日截止。（參賽簡章請參考附
件）
- 五、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小
姐。 電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.
com.tw。歡迎透過LINE官方好友：@tia1972 與我們聯

繫。

正本：新北市立板橋國民中學、新北市立重慶國民中學、新北市立江翠國民中學、新北市立中山國民中學、新北市立新埔國民中學、新北市立新莊國民中學、新北市立福營國民中學、新北市立頭前國民中學、新北市立光榮國民中學、新北市立明志國民中學、新北市立碧華國民中學、新北市立永和國民中學、新北市立福和國民中學、新北市立中和國民中學、新北市立漳和國民中學、新北市立鶯歌國民中學、新北市立柑園國民中學、新北市立土城國民中學、新北市立三芝國民中學、新北市立八里國民中學、新北市立泰山國民中學、新北市立五股國民中學、新北市立蘆洲國民中學、新北市立汐止國民中學、新北市立三峽國民中學、新北市立萬里國民中學、新北市立文山國民中學、新北市立五峰國民中學、新北市立瑞芳國民中學、新北市立欽賢國民中學、新北市立深坑國民中學、新北市立平溪國民中學、新北市立烏來國民中小學、新北市立溪崑國民中學、新北市立自強國民中學、新北市立中正國民中學、新北市立中平國民中學、新北市立鳳鳴國民中學、新北市立三和國民中學、新北市立尖山國民中學、新北市立正德國民中學、新北市立安溪國民中學、新北市立育林國民中學、新北市立青山國民中小學、新北市立崇林國民中學、新北市立二重國民中學、新北市立大觀國民中學、新北市立忠孝國民中學、新北市立鶯江國民中學、新北市立佳林國民中學、中華台北著作權人協會、新北市立南勢國民中學

副本：



台灣發明協會 理事長 張家菊